

ウェアラブル機器の実装技術

今井 英生*

Packaging Technology of Wearable Devices

Hideo IMAI*

* セイコーエプソン株式会社技術開発本部コア技術開発センター（〒399-0295 長野県諏訪郡富士見町富士見1010）

* Core Technology Development Center, Corporate Research & Development Division, SEIKO EPSON Corporation (1010 Fujimi, Fujimi-machi, Suwa-gun, Nagano 399-0295)